

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2021-056

# 温州宏丰电工合金股份有限公司

## 关于投资设立子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为抓住半导体行业发展机遇，推动温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）在半导体封装材料领域的业务拓展，进一步拓宽公司的发展空间，公司出资设立子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）。宏丰半导体注册资本为人民币 3,000 万元，其中，公司以自有资金认缴人民币 1530 万元，占注册资本的 51%；吕峰认缴人民币 1200 万元，占注册资本的 40%；胡明腾认缴人民币 270 万元，占注册资本的 9%。

本次对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在总裁办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

### 二、交易对方的基本情况

1、吕峰，中国国籍，身份证号码：370681\*\*\*\*\*2019

2、胡明腾，中国国籍，身份证号码：330323\*\*\*\*\*3617

吕峰、胡明腾与本公司及持有本公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

经查询，吕峰、胡明腾不属于失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

近日，浙江宏丰半导体新材料有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由温州市市场监督管理局瓯江口新区分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：浙江宏丰半导体新材料有限公司

统一社会信用代码：91330301MA2L61XB5A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道瓯锦大道 5600 号

法定代表人：陈晓

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021 年 8 月 23 日

营业期限：2021 年 8 月 23 日至长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资方式及股权结构：各方均以货币出资，其中公司认缴人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%；吕峰认缴人民币 1,200 万元，占注册资本的 40%；胡明腾认缴人民币 270 万元，占注册资本的 9%。

#### **四、对外投资的目的、对公司的影响**

本次投资设立子公司有助于完善公司的产业布局，推动公司在半导体封装材料领域的业务拓展，有利于扩大公司业务辐射范围，增强公司的综合竞争力，符合公司的发展战略。

本次对外投资所需资金全部来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 1.92%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。若未来项目顺利实施，有利于增强公司的竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。

#### **五、对外投资的风险**

本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险及一般企业经营风险等，公司将建立有效机制，协助促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，同时将加强公司与宏丰半导体未来管理团队的沟通、协调，协助制定并实施该子公司的财务规范及内控管理制度，降低和防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

浙江宏丰半导体新材料有限公司营业执照

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2021年8月24日